

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994



- Universal, 13-pin ISM (multifunctional) interface for connecting additional devices for a wide range of applications
- Android Enterprise Recommended
- zero touch capable
- MDM compatible

<STEPREF A="AT_TitleWeb-shop" O="PV 2244166"



With its ISM interface, the powerful, explosion-protected industrial smartphone has many applications. Other additional modules such as an RSM, PTT headsets, the professional IS-TH1xx.1 barcode scanner and the IS-TC1A.1 thermal imaging camera make the IS530.1 smartphone a high-performance, multifunctional device. The smartphones are Android Enterprise Recommended, zero touch capable and MDM compatible.

技术数据

防爆

| | |
|-----------------|---|
| 应用范围 | 1 区 , 21 区 2 区 , 22 区 |
| 使用范围 (Division) | Class I, Division 1 Class II, Division 1 Class III |
| 适用范围 | 欧盟 (CE / ATEX) 全球 (IECEX) 美国 (NEC) 加拿大 (CEC) 中国 (PCEC) 巴西 (INMETRO) 韩国 (KCS) 日本 (JNIOOSH) 南非 (SANS) |
| IECEX 认证 | EPS 19.0014X |
| ATEX 认证 | EPS 19 ATEX 1 037 X |
| NEC 认证 | 70220251 |
| CEC 认证 | 70220251 |
| INMETRO 认证 | BRA 22.GE0009X |
| PCEC 认证 | CE19.2746X |
| KCS 认证 | 19-KA4BO-0973X 19-KA4BO-0974X |
| JNIOOSH 认证 | CSAUK 19JPN067X CSAUK 19JPN068X |
| SANS 认证 | MTEEx 0901/20.0011 |
| IECEX 气体防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
| IECEX 粉尘防爆 | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| ATEX 气体防爆 | Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb |
| ATEX 粉尘防爆 | Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994

防爆

| | |
|--------------|--|
| NEC 气体防爆 | Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 |
| NEC 粉尘防爆 | Class II, Div 1, Groups E, F, G , T135°C Class III, Div 1 |
| CEC 气体防爆 | Class I, Div 1, Groups A, B, C, D, T4 |
| CEC 粉尘防爆 | Class II, Div 1, Groups E, F, G , T135°C Class III, Div 1 |
| INMETRO 气体防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
| INMETRO 粉尘防爆 | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| PCEC 气体防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
| PCEC 粉尘防爆 | Ex ibD 21 T135°C |
| KCS 防爆 | Ex ib IIC T4 Ex ib IIIC T135°C |
| JNIOOSH 气体防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
| JNIOOSH 粉尘防爆 | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |
| SANS 气体防爆 | Ex ib IIC T4 Gb |
| SANS 粉尘防爆 | Ex ib IIIC T135°C Db IP6X |

电气数据

| | |
|-----------|--------------------------------|
| 处理器型号 | Qualcomm SDM660 Octa-core |
| 内存 | 4 GB |
| 数据存储器 | 64 GB 内存 + 高达 128 GB 的 SD 卡 |
| 操作系统 | Android 10 (upgr. 13) |
| 移动标准 | 2G , 3G , 4G |
| 介质接口 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h |
| 附加接口 1 | 蓝牙 5 |
| 附加接口 2 | 13MP-AF-摄像头 (后置) |
| 附件 3/选项框 | 5MP 前置摄像头 |
| SD 卡型号/容量 | microSD/最大 128 GB |
| SIM卡号 | 双 SIM 卡 |
| SIM 卡尺寸 | micro |

显示屏

| | |
|-----------|--------------|
| 显示屏尺寸, 英寸 | 4.50 |
| 显示屏尺寸 cm | 11.43 |
| 显示屏分辨率 | FWVGA |
| 触摸屏 | 电容式 |
| 触摸屏材料 | 大猩猩玻璃, 康宁第三代 |
| 背光照明灯 | LED 技术 |

环境条件

| | |
|------|-------------------|
| 环境温度 | -20 – 60 |
| 环境温度 | -20 °C ... +60 °C |

机械数据

| | |
|-----------|-------------------------|
| 防护等级 (IP) | IP68 |
| MIL 标准 | 810G (h/l 温度, 冲击, 振动) |
| 宽度 | 80 mm |
| 高度 | 155 mm |
| 深度 | 25 mm |

IS530.1 Smartphone Set EEA 订货号 305994

机械数据

| | |
|----|---------|
| 重量 | 325 g |
| 重量 | 0.72 lb |

保留更改技术数据、尺寸、重量、结构和交付方式的权利。图片不具有法律约束力。